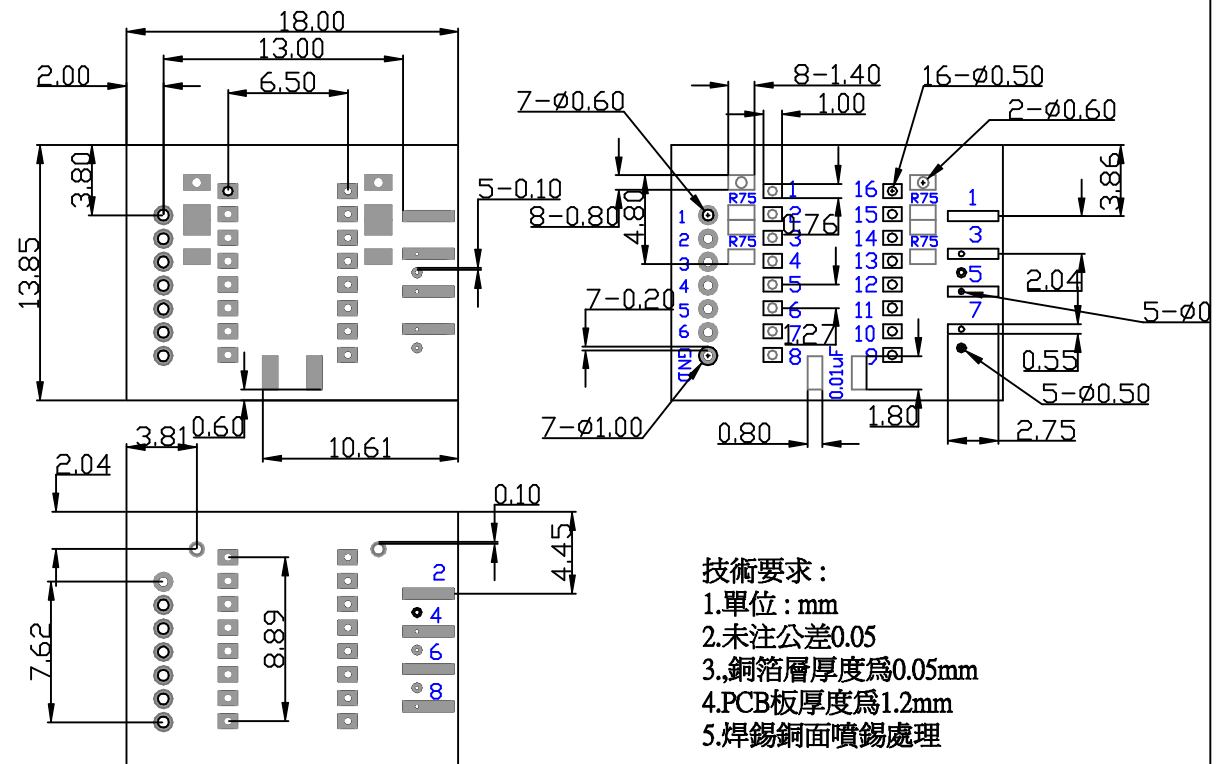


反面板



技術要求：

- 1.單位：mm
- 2.未注公差0.05
- 3.,銅箔層厚度為0.05mm
- 4.PCB板厚度為1.2mm
- 5.焊錫銅面噴錫處理